

「DOCOMO Open House 2018」に

“3D×5G で新時代の機動的コンストラクション”を出展

株式会社ミライト(本社:東京都江東区、代表取締役社長:中山 俊樹、以下、「ミライト」)は、「DOCOMO Open House 2018(主催:株式会社NTTドコモ、会期:2018年12月6日~7日、会場:東京ビッグサイト)」に出展いたします。

■出展品:「3D×5Gで新時代の機動的コンストラクション」

株式会社NTTドコモ様が提供している「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」※に参加しており、当日の会場では、3Dスキャナーやドローンと5Gを組み合わせた未来の通信建設工事を展示します。

3Dスキャンニング×5Gの高速・大容量通信の組み合わせにより、リモート&リアルタイムで建設物の3Dデータを取得・管理することをめざすものです。通信建設業界におけるコンサルティング・設計から施工、保守まで5G時代の機動的コンストラクションソリューションの提供イメージをハンディスキャナによるスキャンニング体験を通じて紹介します。

※詳細は下記より株式会社NTTドコモの報道発表資料をご覧ください。(外部サイトへ遷移します)

(お知らせ)5Gの新サービス創出に向けた「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」を提供
-453社が参加を表明、ドコモが無償で5Gの技術検証環境を提供-

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/01/09_00.html

■「DOCOMO Open House 2018」概要

イベント名	DOCOMO Open House 2018
日時	2018年12月6日(木)~7日(金) 9:00 - 18:00
会場	東京ビッグサイト (お台場) 住所 東京都江東区有明3丁目11-1
お申込み	事前登録制となっています。Web サイトにてお申し込みください。 http://docomo-rd-openhouse.jp/

【展示に関するお問い合わせ先】

株式会社ミライト
ドコモ事業本部
ビジネス開発営業部
TEL:03-6807-3750
FAX:03-5548-1062

【報道機関からのお問い合わせ先】

株式会社ミライト
経営企画本部 総務部 広報室
TEL:03-6807-3120
FAX:03-5546-2962
URL:<https://www.mrt.mirait.co.jp/>